# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-151162

(43)Date of publication of application: 27.06.1991

(51)Int.Cl.

B23K 3/06

B23K 35/14 H05K 3/34

(21)Application number : 01-289019

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

06.11.1989

(72)Inventor: SEKI HIROSHI

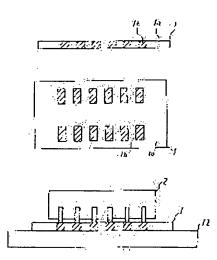
YOKOYAMA MUTSUI

### (54) SOLDERING SHEET

(57)Abstract:

PURPOSE: To supply solder to fine pads and to easily carry out soldering with the fine pads in soldering chip parts by using an insulating sheet where solder in the desired shape and quantity is penetrated and exposed on the front and rear surfaces.

CONSTITUTION: The insulating sheet 1a where the solder pads 1b having specified size are provided at the specified positions thereof by being penetrated so as to be exposed on the front and rear surfaces of the sheet 1 is used as the soldering sheet 1 used for mounting the chip parts. This soldering sheet 1 is mounted on a substrate 12 and further, a packaging component 2 is positioned thereon and fixed temporarily by a jig, etc., and then, reflowed, by which the packaging component 2 and the substrate 12 are soldered together. Since each solder pad 1b on the soldering sheet 1 is separated in the insulating sheet 1a, the generation of the so-called solder bridge is prevented and soldering of the fine pads can be also carried out easily.



## ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-151162

®Int. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)6月27日

B 23 K 3/06 H 05 K 3/34 G D H 6919-4E 7728-4E 6736-5E

> 未請求 請求項の数 1 (全3頁) 審査請求

60発明の名称

はんだ付シート

願 平1-289019 20特

29出 願 平1(1989)11月6日

仰発 明 者 関 司

兵庫県伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所内

@発 明 者 睦 亥 広島県三次市東酒屋町306番地 三次電機株式会社内

横山 创出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

四代 理 弁理士 大岩 増雄 外2名

1. 発明の名称 はんだ付シート

2. 特許請求の範囲

絶験性を有したシート内にはんだがシートを 貫通し、シートの表面と裏面に蘇呈するよりに 配置されたことを特徴とするはんだ付シート。

8. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

との発明はチップ部は毎の実装に使用するは んだ付シートに関するものである。

〔従来の技術〕

従来、チップ部品等のはんだ付実装において は、はんだの供給法として印刷法を用いられると とが多かつた。とれを第7図、男8図に示す。 この印刷法とはクリームはんだいを彼搭載物で ある岳仮U2等に、メタルマスク以等の開口(18a) を介してスキージロを用いて印刷することによ つて供給するものである。第8凶はクリームは んだが印刷された厳終状態を示す。この印刷後

においてはチップ部品(図示せず) 等を印刷さ れたクリームはんだ単に仮固定し、リフローナ るととによつてはんだ付けが行なわれる。

[ 発明が解決しようとする課題]

従来のチップ部品のはんだ付けは以上のよう 化構成されていたので、 はんだ粒をクリームは んだという形でメタルマスクの開口を介して基 板側に供給するため、はんだ粒の大きさによつ てはメタルマスクの閉口を通過し難く、所望の 形状および量でもつてはんだが基板側に供給さ れず、特に微細パッドへの印刷供給が困難であ つたり、微細ビッチでのはんだ付けリフローの 時にいわゆるはんだプリッジという不具合が形 生しやすいという問題点があつた。

との発明は上記のような問題点を解消するた めになされたもので、所望の形状なよび虫でも つてはんだを基板側に供給し、また、特に敬細 パッドでのはんだ付を容易にすることを目的と する。

「課題を解決するための手段」

この発明に係るはんだ付シートは、落板へのはんだ供給は所望のはんだ形状や壁を有しはんだが所望の位置に配置された絶験性を育するはんだ付シートを基板に重ね合わせるようにした。6のである。

#### (作用)

との発明におけるはんだ付シートは、はんだ 付シートによつて供給され、絶縁性を有したと のシート内に配置され、表裏に尊呈したはんだ を介して実装部品と被搭載物のはんだ付けがな される。

また、絶験性シートに後着性を付加した場合においては、このはんだシートがその接着性により、はんだが被搭載物に仮固定されるとともに、実装部品においても仮固定された後、このシート内に配置され表展に譲呈したはんだを介して実装部品と被搭載物のはんだ付けがなされる。

#### 〔実施例〕

以下、との発明の一実施例を図について説明

1 図第 8 図のように互いに独立しており、絶縁性シート (la)内で資通し、表面、裏面に部呈している。

次に、リフローすることによつて実装部品はと 改搭収物のはんだ付が行なわれる。この時、はんだ付シート山の各はんだパッド (1b)は絶縁性シート (1a)がはんだ溶験時に各はんだの隣接部 同士が呉まつてはんだ付けされてしまう。いわゆるはんだブリッジを防止することになる。 従つて破細パッドのはんだ付をも可能とする。

さらに、絶縁性シート (la)目体に接着性を有せしめた場合には、上述のほかに、はんだ付シート:11の被搭載物上への仮固定や、さらにその

する。 第1 図第 8 図ははんだ付シートの一実施 例を示す図で、 第1 図ははんだ付シートの平面 図、 第8 図は第1 図の正面図である。

図にかいて、(1a)は絶縁性シートで、シート(1a)内の所定の位置に所定の大きさにシート(1a)の表裏に属呈するようにはんだパッド(1b)が配置されて属呈するようにはんだが形成されている。第8図は基板等の被搭破物上にはんだ付シートが設定は反びである。図はないで、(2a)はリード等の関のである。図にかいて、(2a)はリード等のはんだ付がある。図にないて、(2a)はリード等のはんだがシート上に仮固定した状態を示した正面図である。

以上の如く本実施例のはんだ付シート山は絶縁性シート (ja)内に所定の位置、つまり、例えば実装部品(2)のはんだ付部 (8a)であるリードのピッチと同位置にはんだが配置されたはんだパッド (1b)が形成され、各はんだパッド (1b)は第

上への実装部品(2)の仮固定が簡便に行なりことができるとともに位置すれ防止ができる。 〔発明の効果〕

以上のようにこの発明によれば、このはんだ付シートを用いることによつて、微細パッドへのはんだ供給を可能にし、微細ピッチでのはんだ付を可能にし、また、接着性を有したはんだ付シートの場合には、部品の仮固定をも容易にし、位置すれを防止できる効果がある。

#### ▲ 図面の簡単な説明

第1 図、第2 図はこの発明の一実施例であるはんだ付シートで、第1 図はその平面図、第3 図は正面図、第3 図はま1 図、第8 図のはんだ付シートを基板に仮固定した状態を示す正面図、第4 図第5 図はにんだシート上に第3 図の実装部品を仮固定した状態を示す正面図、第7 図、第6 図はにんだシート上に第3 図の実装部品を仮固定した状態を示す正面図、第7 図、第8 図は従来のはんだ印刷状態を示す正面図である。

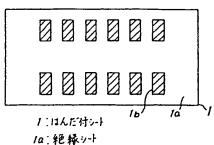
図にかいて、川口はんだ付シート、(1a)は他

# 特開平3-151162(3)

段性シート、(1b)ははんだパッド、i2iは実装部 品、(2a)ははんだ付那を示す。

なか、図中、同一符号は同一、又は相当部分 を示す。

代埋人 大 岩



第 1 図

16:はんだパボ

